

供給確保計画の概要

1. 認定の日付

令和6年11月29日

2. 供給確保計画の認定番号

2024半導体第3号—1

3. 供給確保事業者の名称等

タキロンシーアイ株式会社

タキロンテック株式会社

4. 認定供給確保計画の概要

- 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目
半導体製造装置を構成する部素材（半導体製造装置向け樹脂プレート）
- 特定重要物資等の安定供給確保に関する目標
半導体製造装置向け樹脂プレートの国内における生産能力の強化
- 取組において支援措置の対象とする取組の内容
 - 取組の種類：1. 生産基盤の整備
 - ・施設の所在地：たつの市（兵庫県）
 - ・主要製品：半導体製造装置向け樹脂プレート

	生産場所	供給開始	生産能力
半導体製造装置向け樹脂プレート	たつの市	2027年1月	2,000 トン/年

(※) 供給開始の日から10年以上の継続生産を予定

- 取組を実施するために必要な資金の額： 44 億円（最大助成額：14 億円）
- 希望する支援措置
助成金交付